

产品概述

华彩威新一代数字 LED 专为高清图像应用开发，每个通道高达 16bit 灰度数据，以及内部 4bit gamma 校验，可达 20bit 显示效果。端口刷新频率高达 10kHz，非常适合大型显示屏图像显示。

高度集成的数字 LED 外部不需要包括电容在内的任何电子元件；

双路输入输出信号，自动切换，确保可靠性；

RGB 通道各具有 5bit 电流增益功能。

数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的48bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少48bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

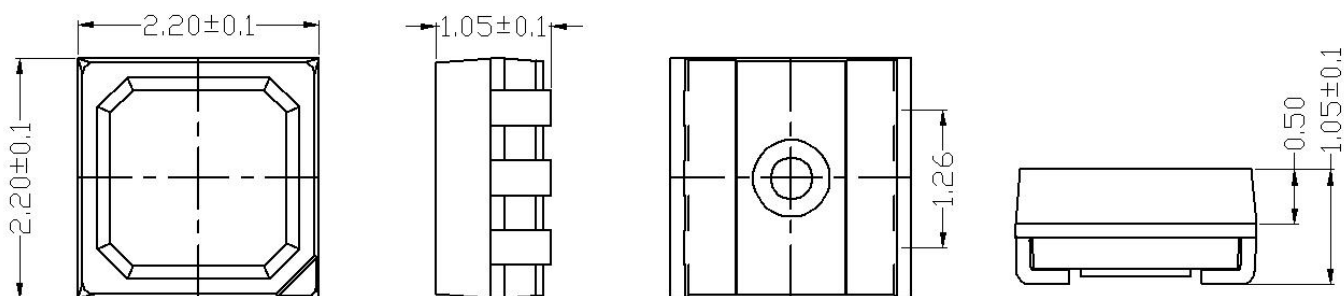
主要特点

- IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个2121封装的元器件中，构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- OUT R/G/B 输出灰度等级：65536级。
- 端口扫描频率10KHz。
- 具有电流增益功能。
- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 2.1mm*2.1mm*1mm（高度）超小尺寸。
- RGB混色白光色温:6500K±500。

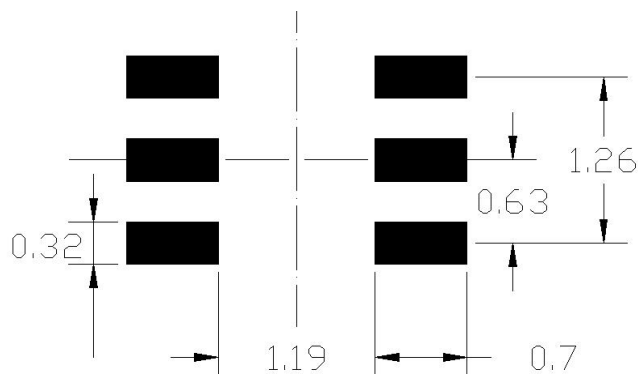
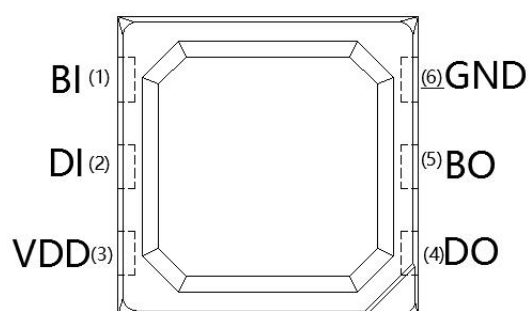
主要应用领域

- LED透明屏 ,LED像素屏, LED异形屏, 各种电子产品.

机械尺寸 (单位mm)



引出端排列



建议焊盘尺寸(单位: mm)

引脚功能

引脚位	符号	管脚名	功能描述
1	BI	辅助信号输入	辅助信号输入引脚
2	DI	主路信号输入	主路信号输入引脚
3	VDD	电源	供电引脚
4	DO	主路信号输出	控制信号输出引脚

5	BO	辅助信号输出	辅助信号输出引脚
6	GND	地	信号接地和电源接地引脚

最大额定值

参数	符号	范围	单位
电源电压	V_{DD}	+3.3~+5.5	V
逻辑输入电压	V_I	-0.3V~ $V_{DD}+0.7$	V
静态电流	I_{DD}	<0.8	mA
工作温度	T_{opt}	-25~+65	°C
储存温度	T_{stg}	-40~+85	°C

电气参数

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
端口输出电流	I_{out}	——	——	12	mA	OUTR/G/B
输入电流	I_I	——	——	±1	μA	$V_I=V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入电压	V_{IH}	0.7 V_{DD}	——	——	V	
低电平输入电压	V_{IL}	——	——	0.3 V_{DD}	V	
滞后电压	V_H	——	0.35	——	V	
动态电流功耗	I_{DDdyn}	——	0.7	1	mA	OUTR,OUTG,OUTB =OFF DO=开路
消耗功率	PD	——	——	250	mW	$T_a=25^{\circ}C$
信号输出灌电流	I_{odo}	——	——	45	mA	

开关特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	t_{PLZ}	——	——	300	ns	$CL=15pF$, DIN→DOUT, $RL=10K\Omega$
下降时间	t_{THZ}	——	——	120	μs	$CL=300pF$, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容	C_I	——	——	15	pF	——

LED 特性参数

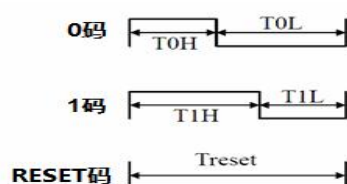
参数	符号	颜色	测试条件: VDD=5V			
			最小值	典型值	最大值	单位
发光强度	IV	Red	60	90	120	mcd
		Green	150	190	230	
		Blue	15	25	35	
波长	λ_d	Red	625	627	630	nm
		Green	525	527.5	530	
		Blue	465	467	470	
色坐标	X	CCT: 6500~10000K	-	0.29	-	/
	Y		-	0.31	-	
发光角度	$\Theta_{1/2}$	-	-	120	-	Deg

数据传输时间

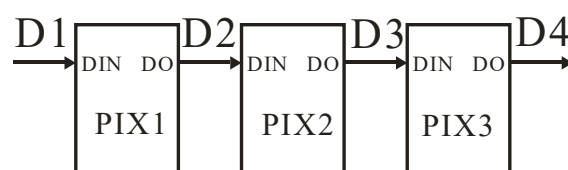
T0H	0 码, 高电平时间	200ns~320ns
T1H	1 码, 高电平时间	520ns~800ns
T0L	0 码, 低电平时间	800ns~1.2 μ s
T1L	1 码, 低电平时间	480ns~1 μ s
RES	帧单位, 低电平时间	280 μ s 以上
数据周期: T0H+T0L \geq 1.25 μ s ; T1H+T1L \geq 1.25 μ s		

时序波形图

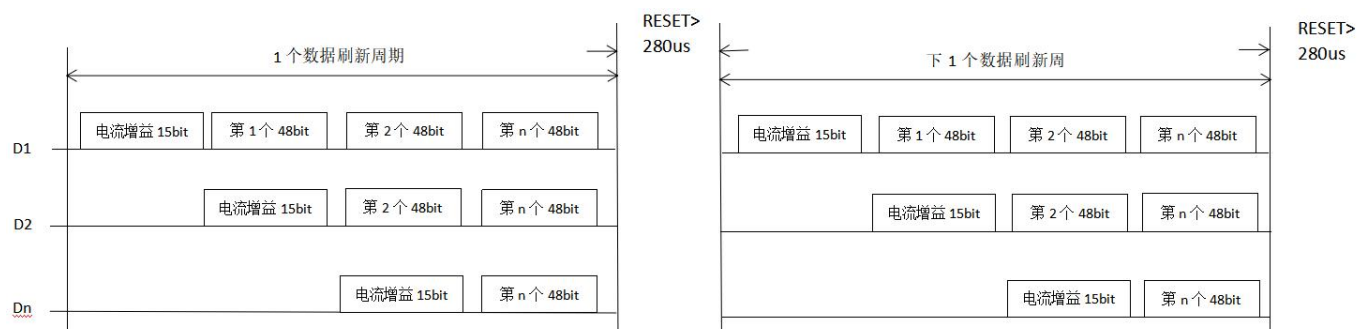
输入码型:



连接方法:



数据传输方法



注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、Dn 为级联电路自动整形转发的数据。

数据结构

- 15bit 电流增益数据结构，高位先发，按照 GRB 顺序发送。

IG4	IG3	IG2	IG1	IG0	IR4	IR3	IR2	IR1	IR0	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 48bit RGB 灰度数据结构，高位先发，按照 GRB 顺序发送。

G15	G14	G13	G12	G11	G10	G9	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	…接下…
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

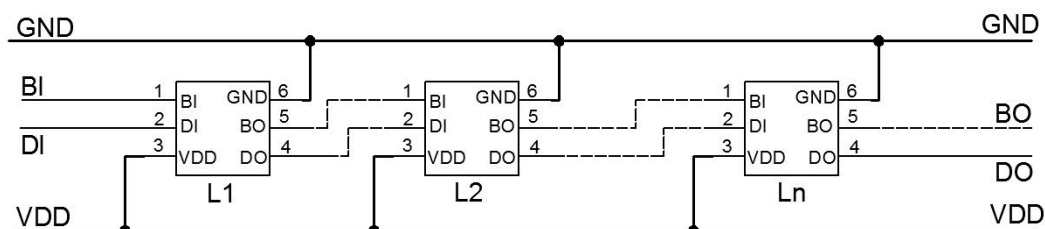
…接上…	R15	R14	R13	R12	R11	R10	R9	R8	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	…接下…
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------

…接上…	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

电流增益

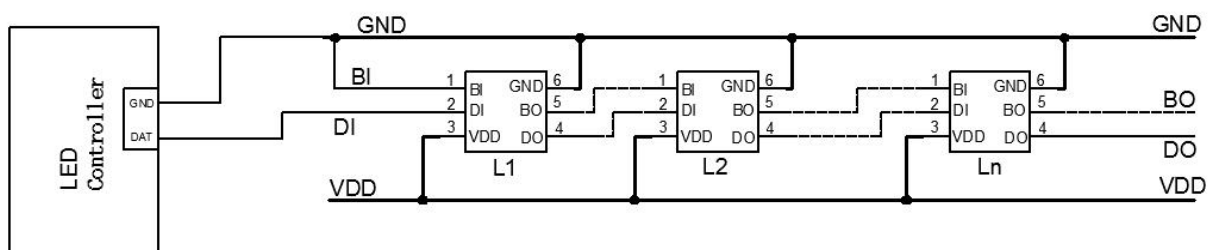
电流增益设置	RGB 电流 (mA)
0	0.38
1	0.75
2	1.13
3	1.50
4	1.88
5	2.25
6	2.63
7	3.00
8	3.38
9	3.75
A	4.13
B	4.50
C	4.88
D	5.25
E	5.63
F	6.00
10	6.38
11	6.75
12	7.13
13	7.50
14	7.88
15	8.25
16	8.63
17	9.00
18	9.38
19	9.75
1A	10.13
1B	10.50
1C	10.88
1D	11.25
1E	11.63
1F	12.00

典型应用电路



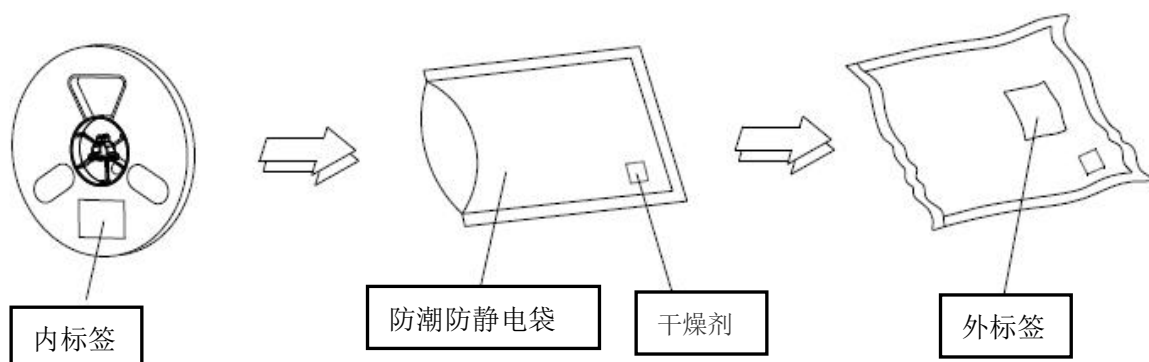
外围电路不需要任何元器件.

信号接线示意图： 第一颗 LED BI 接 GND

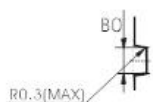
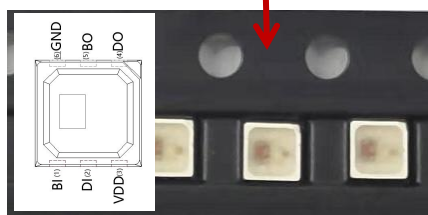
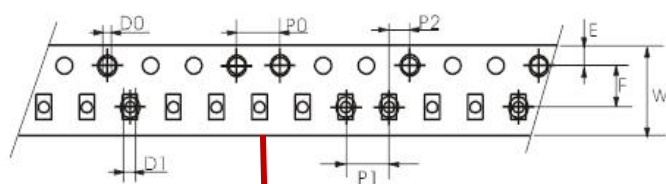


包装标准

包装方式及数量： 4000PCS /袋



载带规格及 LED 编带位置

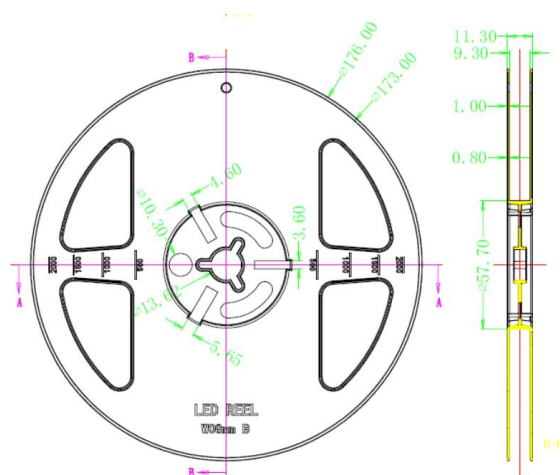


UNIT:MM

SYMBOL	SPEC
B0	2.35±0.1
P0	4.00±0.1
P1	4.00±0.1
P2	2.00±0.1
T	0.18±0.1
E	1.75±0.1
F	3.50±0.1
D0	1.50+0.1
D1	1.00+0.1
W	8.00±0.1
10P0	40.00±0.2

卷轴尺寸

单位: mm



表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述:

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法, 为了让客户更好地使用华彩威的 LED 产品, 请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项:

2.1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用改性环氧胶封装的, 环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘, 保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用, 安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中, 在 LED 表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象, 不可使用具溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用; 请不要用超声波的方法清洁 LED, 如果产品必须使用超声波, 那么就要评估影响 LED 的一些参数, 如超声波功率, 烘烤的时间和装配的条件等, 在清洁之前必须试运行, 确认是否会影响到 LED。

2.2. 防潮包装

LED 属于湿敏元件, 将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气, 在包装袋中放有干燥剂, 以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气, 那么在 LED 过回流焊时, 水气就会蒸发而膨胀, 有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因, 防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气, 但通常保护时间仅能维持 1~2 个月。此款产品防潮等级 (MSL) 为: **5a**。SMT 时请参照 IPC/JEDECJ-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义进行 MSL 管控。

防潮等级	包装拆封后车间寿命	
	时间	条件
LEVEL1	无限制	$\leq 30^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$
LEVEL2	1 年	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL2a	4 周	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL3	168 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL4	72 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$

LEVEL5	48 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL5a	24 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL6	取出即用	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$

2.3 SMT 贴片说明:

2.3.1 建议 LED 在 SMT 前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（ $70\sim 75^{\circ}\text{C}$ 烘烤 $\geq 24\text{H}$ ）；

2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在 24 内（在 $T < 30^{\circ}\text{C}$ ， $\text{RH} < 60\%$ 条件下）；

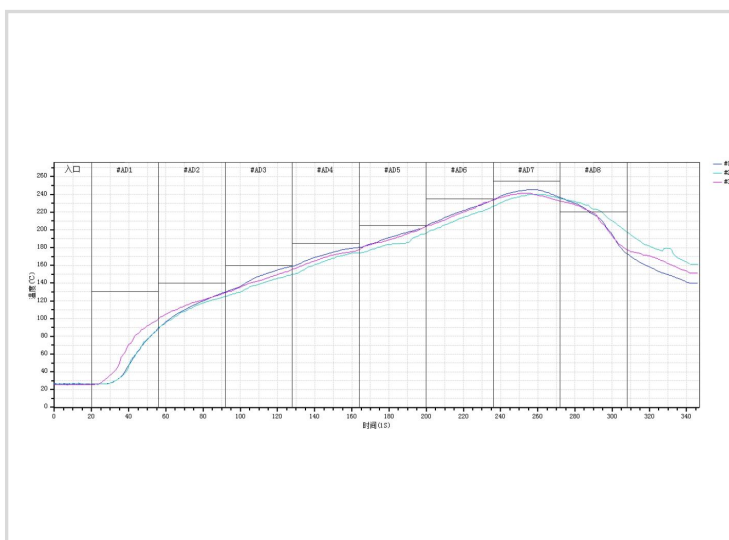
2.3.3 LED 贴片在印刷锡膏后的 PCBA 上，应尽快完成 SMT，建议不超过 1H；

2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料 LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤： $70\sim 75^{\circ}\text{C}^* \geq 24\text{H}$ 或 散料烘烤： $120^{\circ}\text{C}^* 4\text{H}$ 。

3. 回流焊接

表贴应用 LED 应符合 JEDECJ-STD-020C 标准，作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐的焊接温度曲线，或使用我司如下推荐的焊接温度曲线。

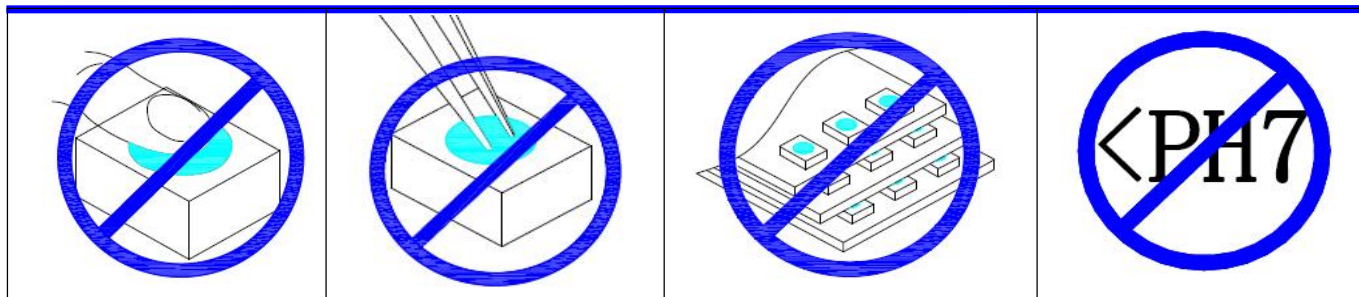
温度曲线描述	范围
30℃~150℃ 预热斜率	1~4 $^{\circ}\text{C}/\text{s}$
30℃~150℃ 预热时间	60~120 s
150℃~200℃ 恒温斜率	0~3 $^{\circ}\text{C}/\text{s}$
150℃~200℃ 恒温时间	60~120 s
液相温度	217℃
峰值温度	245℃
回流焊斜率	0~3 $^{\circ}\text{C}/\text{s}$
回流焊时间	45~90 s
降温速率	-4~0 $^{\circ}\text{C}/\text{s}$
室温至峰值温度停留时间	<6 min



注：1. 以上所有温度是指在封装本体上表面测的温度

4. 产品配装过程注意事项

1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取	2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路	3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路	4. 不可用在 $\text{PH} < 7$ 的酸性场所
---------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------



文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建（黑色支架）	20230422	胡锦	